

ISTRUZIONE PER LA POSA DEL PARQUET PREFINITO MEDIANTE IL SISTEMA SENZA COLLA BALTIC LOC™ 2G

PRIMA DI INIZIARE LA POSA DEL PARQUET LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI.
IL MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI RIPORTATE CAUSERÀ LA PERDITA DELLA GARANZIA!

L'INSTALLATORE/IL POSATORE È L'ULTIMO VERIFICATORE DELLA QUALITÀ E NON DEVE CONTINUARE I LAVORI DI POSA DI LISTONI CON DIFETTI VISIBILI O ALTRI TIPI DI PROBLEMATICA RIGUARDANTI LA QUALITÀ, LA CUI PRESENZA POTREBBE DETERMINARE IL RIFIUTO DA PARTE DEL COMMUTANTE.
LA GARANZIA DEL PRODUTTORE PERDERÀ LA VALIDITÀ IN CASO DI POSA DEI LISTONI CON DIFETTI VISIBILI.

Conservare il parquet prefinito a tre strati in posizione orizzontale, in un ambiente asciutto, su una superficie regolare in confezioni originali chiuse ed in determinate condizioni. (Fig. 1)

I prodotti con il sistema senza colla BALTIC LOC™ 2G sono previsti per la posa galleggiante o incollata.

Negli edifici nuovi posare il parquet dopo l'ultimazione di tutti i lavori di finitura. Gli ambienti interessati devono essere prosciugati conformemente alle condizioni climatiche.

Le condizioni climatiche limita agenti per un periodo più lungo oppure superate rispetto a quelle raccomandate – sia durante il montaggio che durante l'utilizzo del pavimento – possono comportare una deformazione – flessione trasversale, il che è una normale reazione del legno.

Sottofondo

Posare il parquet prefinito a tre strati su un sottofondo in calcestruzzo, in anidrite o su sottofondi in legno o derivati del legno.
Il sottofondo deve essere regolare, piano, asciutto e non friabile. Le irregolarità del pavimento non possono superare le norme ammesse. (Fig. 2)

Prima di realizzare la posa del parquet a tre strati occorre misurare e documentare l'umidità del sottofondo:
- per sottofondi in calcestruzzo < 2% CM,
- per pavimenti in calcestruzzo con riscaldamento a pavimento <1,8% CM,
- per anidrite <0,5% CM,
(CM = presenza di umidità misurata mediante il metodo al carburo di calcio)
- per sottofondi in legno < 10% RH. (Fig. 3)

In caso di posa galleggiante applicare il materiale isolante dall'umidità (foglio PE) ed attenuante (ad es. schiuma a densità adeguata). Il foglio viene applicato con sovrapposizione, la schiuma "in modo combaciante". (Fig. 4)

In caso di incollaggio il sottofondo deve presentare le seguenti caratteristiche:
- resistenza allo strappo min. 1,5 MPa,
- resistenza alla compressione min. 25-30 MPa,
- resistenza al taglio min. 3,5 MPa.

Riscaldamento a pavimento

Il parquet prefinito a tre strati è idoneo per la posa sul pavimento radiante a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- Temperatura massima della superficie del pavimento pari a 27°C. (Fig. 5)
- Riscaldamento a pavimento con un sistema di innalzamento graduale della temperatura
- Struttura del sottofondo del materiale rendente possibile una distribuzione uniforme del calore.
- È vietata la posa su un sottofondo con parziali riscaldamenti a pavimento. (Fig. 6, 7)
- Alzare progressivamente la temperatura del sottofondo con il sistema di riscaldamento e documentare il processo (protocollo di riscaldamento progressivo disponibile sul sito del produttore del pavimento). (Fig. 8)

Attenzione!
Per la posa sul pavimento radiante non è consentito l'utilizzo del parquet prefinito a tre strati, con lo strato esterno in faggio, acero, jatobá, rovere rosso, badi e tali.

POSA

Le naturali oscillazioni dell'umidità del parquet prefinito in legno e il basso indice dell'umidità dell'ambiente influenzano la comparsa delle fessure fra i listoni, nonostante l'incollatura effettuata. La presenza di questo fenomeno nei parquet prefiniti non costituisce un difetto.

Attrezzi e materiali ausiliari (Fig. 9, 10)

Regole generali

- In ambienti lunghi e stretti (ad es. corridoi) montare i listoni in senso longitudinale rispetto all'ambiente in cui vengono posati e in conformità alla fonte di luce principale. (Fig. 11)

- Mantenere una distanza di almeno 10 mm fra i bordi esterni del pavimento e gli elementi dell'ambiente (pareti, porte, soglie, tubi ecc.) per 6 m di parquet. Oltre tale lunghezza, aumentare i giunti della dilatazione di 1,5 mm per ogni metro successivo. (Fig. 12, 13)
- Interrompere i pavimenti, cui la superficie superi i 100 m² e/o 10 m per lunghezza/larghezza. Coprire la fessura con un listello.
- In caso in cui il pavimento copre pièces; ambienti si consiglia di dividerlo nelle prossimità dei vani delle porte. Il metraggio e la configurazione del pavimento nonché il sistema di incollaggio sono determinati dall'elasticità; (da valutare da parte dell'installatore nel processo di incollaggio). Nel caso di montaggio flottante applicare la dilatazione.
- In caso in cui la forma del pavimento presenta la forma soffisticata (L-, F-, T-, U-) si consiglia di dividerlo – in particolare nel caso di montaggio flottante.
- La prima e l'ultima fila – la larghezza minima non dovrebbe essere inferiore a 50 mm. (Fig. 14)

Attenzione!

Nell'unico lotto, possono essere i pannelli brevi dalle 30 mm nella scala di 1,5%.

Posa

- Posizionare il primo listone con l'incastro massiccio verso la parete. Inserire tra il listone e la parete i cunei di montaggio. (Fig. 15)
- Inserire il listone successivo nel profilo del lato corto sotto l'angolo di ca. 20° e abbassarlo. In caso di notevole resistenza durante l'abbassamento, bisogna verificare se sul profilo non si siano formate delle impurità. Ultimare la prima fila. (Fig. 16)
- Qualora la parete risulti irregolare, tracciare sul listone di prima fila la linea di taglio e ritagliarlo in modo adeguato. (Fig. 18)
- Tagliare l'ultimo listone in modo da lasciare un'adeguata distanza dalla parete (dilatazione). L'ultimo listone dovrebbe avere una lunghezza di almeno 300 mm.
- Iniziare la fila successiva dal listone ritagliato della fila precedente. Si consiglia di eseguire una sovrapposizione di ca. 300 mm tra le giunture. Il primo listone della fila dovrebbe avere la stessa dimensione minima. (Fig. 17)
- Fila successiva. Inserire il listone nel profilo del lato lungo sotto l'angolo di 20°. Inserire i cunei di supporto sotto l'estremità destra del listone. Lasciare il bordo del listone di ca. 2 cm sopra il pavimento. (Fig. 19, 20)
- Aggiungere un altro listone al lato corto del listone precedente sotto l'angolo di 20° e il più vicino possibile al lato lungo del listone della fila precedente. Accostare utilizzando il bloccetto di montaggio, spostare il cuneo sotto il successivo listone e finire la posa. (Fig. 21, 22, 23)
- Ultimate le tre file stabilire definitivamente la distanza dalle pareti considerando il minimo giunto di dilatazione richiesto. (Fig. 24)
- Ritagliando l'ultima fila del parquet, bisogna ricordarsi del minimo giunto di dilatazione richiesto e della larghezza del listone.

Posa del parquet in prossimità delle porte

Accostare un listone all'interno della porta e tagliare l'interno fino all'altezza del listone. Eliminare il frammento rimasto, applicare la colla ed inserire il listone. (Fig. 25, 26, 27)

Attenzione!

In caso di incollaggio, bisogna applicare gradualmente l'adesivo sul sottofondo seguendo le indicazioni del produttore dell'adesivo. Bisogna utilizzare idonei sistemi di incollaggio ed appositi attrezzi!

Dopo la posa di alcune file, bisogna esercitare una pressione sul pavimento mediante elementi pesanti (ad es. parquet ancora non usato). (Fig. 28, 29)

Battiscopa e lavori di ultimazione

Fissare il battiscopa alla parete, mai al parquet posato. (Fig. 30)

Manutenzione. Operazioni di precauzione

- Utilizzare appositi zerbinì per rimuovere la sabbia ed altri residui dalle calzature. (Fig. 31)
- Utilizzare feltrini e protezioni, previsti per pavimenti in legno, applicati sotto sedie e mobili nonché rotelle delle sedie. (Fig. 32)
- Rimuovere immediatamente l'acqua versata.
- Il parquet non è idoneo per gli ambienti tipo bagno. (Fig. 33)

Pulizia e cura

Pulire il parquet oliati con prodotti per la cura dei PARQUET OLJATI DELLA LINEA BALTIC PROTECT SYSTEM™, seguendo attentamente le istruzioni d'uso di questi prodotti, riportate sulle etichette. (Fig. 34)

POSA

Le naturali oscillazioni dell'umidità del parquet prefinito in legno e il basso indice dell'umidità dell'ambiente influenzano la comparsa delle fessure fra i listoni, nonostante l'incollatura effettuata. La presenza di questo fenomeno nei parquet prefiniti non costituisce un difetto.

Attrezzi e materiali ausiliari (Fig. 9, 10)

Regole generali

- In ambienti lunghi e stretti (ad es. corridoi) montare i listoni in senso longitudinale rispetto all'ambiente in cui vengono posati e in conformità alla fonte di luce principale. (Fig. 11)

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ В СИСТЕМЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЯ BALTIC LOC™ 2G

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПАРКЕТА. НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПОТЕРЮ ГАРАНТИЙНЫХ ПРАВ!

МОНТАЖНИК/УКЛАДЧИК ПАРКЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И НЕ ДОЛЖЕН УКЛАДЫВАТЬ ДОСКИ С ВИДИМЫМИ ДЕФЕКТАМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ ПО КАЧЕСТВУ, КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ИНВЕСТОРОМ.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ ДОСКОС ДОСКИ С ВИДИМЫМИ ДЕФЕКТАМИ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БУДЕТ АННУЛИРОВАНА.

Внимание!

Нет единого листа, поэтому могут быть панели с шириной 30 мм в масштабе 1,5% от длины.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДОСКИ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ В СУХОМ МЕСТЕ, НА РОВНОМ ОСНОВАНИИ В ФАБРИЧНОМ ЗАКРЫТОМ УПАКОВКЕ И ПРИ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ. (Рис. 1)

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В СИСТЕМАХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЯ BALTIC LOC™ 2G, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МОНТАЖА КАК «ПЛАВАЮЩИМ» СПОСОБОМ, ТАК И ПУТЕМ ПРИКЛЕИВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ.

В НОВЫХ ОБЪЕКТАХ ПОЛЫ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДРУГИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСУЩЕНЫМИ ДО ТРЕБУЕМЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ТЕЧЕНИИ ДЛЯГОВОГО ВРЕМЕНИ ИЛИ ПРЕВЫШЕННЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕКОМЕНДУЕМЫМ – КАК ВРЕМЯ МОНТАЖА, ТАК И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА МОГУТ ВЫЗВАТЬ ДЕФОРМАЦИЮ – ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОГИБ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕАКЦИЕЙ ДРЕВЕСИНЫ.

ПОДСОДОМЫ
ТРЕХСЛОЙНЫЙ паркет можно укладывать на бетонных, андиритовых, а также деревянных и деревоподобных основаниях.

Основание должно быть ровным, плоским, сухим и не кривиться. Неровность пола не может превышать установленных пределов. (Рис. 2)

Перед укладкой трехслойного паркетного пола, необходимо измерить и документировать влажность основания:

- Для бетонных оснований <2% CM,
- Для андиритовых оснований с подогревом <1,8% CM,
- Для деревянных оснований <0,5% CM (CM = влагосодержание, измеряется карбидным методом)
- Для деревянных оснований <10% отн. влажн. (Рис. 3)

При укладке «плавающим» способом следует применить материалы для благоустройства (пленка из полипропилен) и для звукоизоляции (пенка с соотв. плотностью). Пленка укладывается внахлест, пенка «настык». (Рис. 4)

При укладке «плывущим» способом следует применить материалы для благоустройства (пленка из полипропилен) и для звукоизоляции (пенка с соотв. плотностью). Пленка укладывается внахлест, пенка «настык». (Рис. 5)

При укладке к основанию, оно должно соответствовать следующим требованиям:

- сопротивление отрыву минимум 1,5 MPa,
- сопротивление сжатию минимум 25-30 MPa,
- сопротивление сдвигу минимум 3,5 MPa.

ПОДГОРЕВ ПОЛА
ТРЕХСЛОЙНЫЙ паркетный пол подходит для укладки на системе подогрева пола при соблюдении условий, приведенных ниже.

- Макс. температура поверхности пола 27°C. (Рис. 5)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ СИСТЕМУ ПОСТЕПЕННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.

КОНСТРУКЦИЯ ОСНОВАНИЯ МАТЕРИАЛА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА.

ЗАПРЕЩЕНА УКЛАДКА НА ОСНОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО ОСНАЩЕНЫ ПОДОГРЕВОМ. (Рис. 6, 7)

ОСНОВАНИЯ С ОБГОРЕВАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ПРОЦЕСС ВЫГРЕНЬЯ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ ЗАДОКУМЕНИРОВАТЬ (ПРОТОКОЛ ВЫГРЕНЬЯ ДОСТАУНТ НА ВЕБ-САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОЛА). (Рис. 8)

ОЧИСТКА И УХОД
Для установки на полы с подогревом не могут быть использованы трехслойные паркетные доски с верхним слоем из бука, ятоба, красного дуба, бади и тали.

МОНТАЖ
В зависимости от природных колебаний влажности деревянных полов, а также в связи с низкой влажностью воздуха, невозможно избежать образования зазоров между досками трехслойного пола, даже несмотря на их склонность к сокращению. Появление щелей в паркетном полу не является дефектом.

ИНСТРУМЕНТЫ И СПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (Рис. 9, 10)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
- В длинных и узких помещениях (например, коридорах) паркетные доски должны быть установлены вдоль комнаты и в соответствии с направлением главного источника света. (Рис. 11)

- Следует оставить зазор как минимум 10 мм между внешними краями пола и элементами здания (стены, двери, по-

зи).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ.

Baltic Wood



2G

Baltic Wood



**INSTRUKCJA UKŁADANIA PODŁOGI
TRÓJWARSTWOWEJ W SYSTEMIE
BEZKLEJOWYM BALTIC LOC™ 2G**

NALEŻY UWAŻAĆ PRZECZYTAĆ PONIŻSZA
INSTRUKCJĘ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
UKŁADANIA PODŁOGI.
NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEN SPOWODUJE
UTRATĘ GWARANCJI!!

INSTALATOR/WYKONAWCA JEST OSTATNIM
KONTROLEREM JAKOŚCI I NIE POWINIEN
UKŁADAĆ DESEK Z WIDOCZNymi WADA-
MI WŁÓB INNYM CECAMI, KTÓRE MOGĄ
ZOSTAĆ ODRZUCZONE PRZEZ INWESTORA.
GWARANCJA PRODUCENTA TRACI WAŻ-
NOŚĆ, JEŻELI ZOSTANĄ UŁOŻONE PROBLE-
MATYCZNE DESKI.

Podłoga trójwarstwowa musi być prze-
chowywana w pozycji poziomej w suchym
miejscu, na równym podłożu na twardym
zamkniętym opakowaniu i w określonych
warunkach. (Rys. 1)

Produkty z systemem bezklejowym BALTIC
LOC™ 2G przeznaczone są do instalacji za-
równo w sposób płynący, jak też poprz
klejenie do podłoga.

W nowych obiektach podłogi należy montować po zakończeniu pozostałych prac wyko-
nawczych. Pomieszczenia muszą być osusz-
one do wymaganych warunków klimatycznych.

Warunki klimatyczne graniczne w dłuższym
okresie czasu lub przekrośnie względem
zaleczanych – zarówno w trakcie montażu jak
i użytkowania podłogi, mogą prowadzić do
deformacji – wygaśnięcia poprzecznego co jest
naturalną reakcją drewna.

Podłoga
Podłoga trójwarstwowa powinna być układana
na podłożu betonowym, anhydritowym bądź
podłożach drewnianych i drewnopodobnych.
Podłoge musi być równe, płaskie, suche i nie kru-
szące się. Nierówności podłogi nie mogą prze-
kraczać dopuszczałnych norm. (Rys. 2)

Przed przystąpieniem do układania podłogi
trójwarstwowej należy zmierzyć i udokumentować wilgotność podłoga (Rys. 3):
- dla podłóg betonowych < 2% CM,
- dla podłóg betonowych z ogrzewaniem pod-
łogowym < 1,8% CM,
- dla anhydrytu < 0,5% CM,
(CM = zawartość wilgoci mierzona wg meto-
du karbidowej)
- dla podłóg drewnianych < 10% RH.

Przy montażu płynającym należy zastosować
materiał izolujący od wilgoci (folia PE) oraz
tłumiaczy (np. pianka o odpowiedniej gesto-
ści). Folia montowana jest na zakładki, pianka
„na styk”. (Rys. 4)

W przypadku klejenia do podłoga musi onto-
spniać poniższe warunki:
- wytrzymałość na odrywanie min. 1,5 MPa,
- wytrzymałość na ścislanie min. 25-30 MPa,
- wytrzymałość na ścinanie min. 3,5 MPa.

Ogrzewanie podłogowe
Podłoga trójwarstwowa jest przygotowana
do montażu na ogrzewaniu podłogowym z za-
strzeżeniem warunków podanych ponizej.

- Maksymalna temperatura powierzchni pod-
łogi do 27°C. (Rys. 5)

- Ogrzewanie elektryczne musi posiadać sys-
tem stopniowego przyrostu temperatury.

- Konstrukcja podłoga musi umożliwić
równomierne rozprzestrzenienie ciepła.

- Zabroniony jest montaż na podłodze, który
tylko w części wyposażone jest w ogrzewanie
podłogowe. (Rys. 6)

- Podłoga z systemem grzewczym musi zostać
wygrzewana, a proces udokumentowany
(protokoł wygrzewania dostępny jest na
stronie internetowej producenta podłogi).
(Rys. 8)

Uwaga!
Do montażu na ogrzewaniu podłogowym
nie wolno stosować podłogi trójwarstwowej
z wierzchnią warstwą boku, klon, jatoba, dąb
czereśniowy, badi od razu.

MONTAŻ
W zależności od naturalnych wahań wilgo-
tości podłogi drewnianej oraz względu na
niższą wilgotność powietrza, niemożliwym jest
uniękanie powstawania szczezin między
deskami podłogi trójwarstwowej, nawet pomimo
ich klejenia. Występujące szczeziny w pod-
łodze z desek nie jest wadą.

Narzędzia i materiały pomocnicze: ołówek,
noż, piła do drewna, wiertarka, drut, taśma
mierząca, klocki drewniany lub dobrój
(Rys. 9).

Ogólne zasady
W długich i wąskich pomieszczeniach (np.
korytarzach) deskę podłogową należy montować
wzdłuż pomieszczenia i zgodnie z kie-
runkiem głównego źródła światła. (Rys. 11)

Należy zachować min. 10 mm odstęp między
zewnętrznymi krawędziami podłogi a ele-
mentami budowlu (ściany, drzwi, progi, rury

**INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR
BALTIC LOC™ 2G ADHESIVE-FREE
ENGINEERED WOODEN FLOORS**

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE IN-
STALLING THE FLOOR.
NON-COMPLIANCE WITH THE GUIDANCE
WILL MAKE THE GUARANTEE VOID.

THE INSTALLER/CONTRACTOR IS THE UL-
TIMATE QUALITY INSPECTOR AND SHOULD
NOT INSTALL BOARDS WHICH BEAR VISIBLE
DEFECTS OR OTHER FEATURES WHICH WILL
BE REJECTED BY THE INVESTOR.

THE MANUFACTURER'S GUARANTEE WILL BE-
COME VOID IF ANY BOARDS WITH PROBLEMS
ARE INSTALLED.

The three-layer engineered floor must be
placed in a horizontal position in a dry place
and on a level ground in the original sealed
packaging and under certain conditions.
(Fig. 1)

BALTIC LOC™ 2G adhesive-free installation
systems are intended for both floating and
substrate-glued installations.

In newly-erected buildings, the installation of
the floor must be performed as the last finish
jobs. The rooms must be dried to meet the re-
quired climatic conditions.

Extreme climatic conditions over a longer
period of time or conditions exceeding the
recommended ones - both during the installa-
tion and while using the floor - may give rise
to deformation - crosswise curvature, which is
a natural wood reaction.

Subfloor

The three-layer floor should be installed on
a concrete, anhydrite or wooden and wood-
like subfloor.

The subfloor should be even, flat and dry, and
should not crumble. The unevenness of the
floor must not exceed applicable standards.
(Fig. 2)

Before the three-layer installation is begun, the
subfloor humidity must be checked and doc-
umented:

- for concrete subfloors < 2% CM,
- for concrete subfloors with floor heating
< 1,8% CM,
- for anhydrite < 0,5% CM,
- Domicinaj: ostatni rzad podłogi, pamiętać o wymaganej min. dyfakcji oraz szerokości deski.

Polączenie podłogi w drzwiach

Przyłącz kawałek deski podłogowej do futryny
drzwiowej i dołu futryny do wysokości deski. Usuń
fragment złącza, nanie klej i zamontuj deskę.
(Rys. 25, 26, 27)

Uwaga!

W przypadku klejenia do podłoga musi onto-
spniać poniższe warunki:
- wytrzymałość na odrywanie min. 1,5 MPa,
- wytrzymałość na ścislanie min. 25-30 MPa,
- wytrzymałość na ścinanie min. 3,5 MPa.

Ogrzewanie podłogowe

Podłoga trójwarstwowa jest przygotowana
do montażu na ogrzewaniu podłogowym z za-
strzeżeniem warunków podanych ponizej.

- Maksymalna temperatura powierzchni pod-
łogi do 27°C. (Rys. 5)

- Ogrzewanie elektryczne musi posiadać sys-
tem stopniowego przyrostu temperatury.

- Konstrukcja podłoga musi umożliwić
równomierne rozprzestrzenienie ciepła.

- Zabroniony jest montaż na podłodze, który
tylko w części wyposażone jest w ogrzewanie
podłogowe. (Rys. 6)

- Podłoga z systemem grzewczym musi zostać
wygrzewana, a proces udokumentowany
(protokoł wygrzewania dostępny jest na
stronie internetowej producenta podłogi).
(Rys. 8)

Uwaga!
Do montażu na ogrzewaniu podłogowym
nie wolno stosować podłogi trójwarstwowej
z wierzchnią warstwą boku, klon, jatoba, dąb
czereśniowy, badi od razu.

MONTAŻ

W zależności od naturalnych wahań wilgo-
tości podłogi drewnianej oraz względu na
niższą wilgotność powietrza, niemożliwym jest
uniękanie powstawania szczezin między
deskami podłogi trójwarstwowej, nawet pomimo
ich klejenia. Występujące szczeziny w pod-
łodze z desek nie jest wadą.

Narzędzia i materiały pomocnicze: ołówek,
noż, piła do drewna, wiertarka, drut, taśma
mierząca, klocki drewniany lub dobrój
(Rys. 9).

Ogólne zasady

W przypadku klejenia po ich ułożeniu. Uwagi dotyczące wysyłki
i transportu tego towaru muszą zostać przed-
stawione sprzedawcy w ciągu siedmiu dni od
dnia otrzymania towaru, jednak zanim pod-
łoga zostanie zainstalowana, Baltic Wood nie
przymuje zwrotów nadwyżek towaru.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian.

W przypadku jakikolwiek uwag skon-

aktuj się ze sprzedawcą lub bezpośrednio

z producentem pod adresem e-mail: info@balticwood.pl

The manufacturer reserves the right to modi-
fications.

Tools and accessories (Fig. 9, 10)

General principles

- In long and narrow rooms (e.g. corridors), sol-
id boards should be installed lengthwise and
they should be aligned with the direction of the
main source of light. (Fig. 11)

Reklamacje

Deksi z wadami jawnymi nie podlegają reklama-
cji po ich ułożeniu. Uwagi dotyczące wysyłki
i transportu tego towaru muszą zostać przed-
stawione sprzedawcy w ciągu siedmiu dni od
dnia otrzymania towaru, jednak zanim pod-
łoga zostanie zainstalowana, Baltic Wood nie
przymuje zwrotów nadwyżek towaru.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian.

W przypadku jakikolwiek uwag skon-

aktuj się ze sprzedawcą lub bezpośrednio

z producentem pod adresem e-mail: info@balticwood.pl

The manufacturer reserves the right to modi-
fications.

- You should keep a min. 10 mm gap between
the outer floor edges and fixed building el-
ements (walls, doors, thresholds, pipes etc.)
for a 6-metre-long floor. If the floor is longer,
increase the dilatation by 1.5 mm per each
additional metre of floor. (Fig. 12, 13)

- Divide floors whose surface is bigger than 100 m² / lub 10 m bieżących na długości deski przekracza szerokość, należy rozdzielić. Szczeliny zakryć listwą. (Rys. 12)
- Jeśli podłoga obejmuje kilka pomieszczeń,
zaleca się ją rozdzielić w otworach drzwiowych.
Przy klejeniu do podłoga wymaga-
determinują metraż i układ podłogi oraz
stosowane systemy klejowe z uwzględnieniem
elastyczności (do oceny przez instalatora).
Przy montażu płynącym należy zastosować
dostateczną dyfakcję. (Rys. 14)

Caution!
A batch may include boards shorter as much as
30 mm on the 1.5% scale.

Installation

- Place the first board with the tongue facing
the wall. Put the installation wedge between
the board and the wall. (Fig. 15)

- Insert the second board into the end profile
of the first at approx. 20° and push down
to lay it flat. If the board resists significantly
while being pushed down, check the profile
for the presence of foreign bodies. Continue
until the first row is complete. (Fig. 16)

- If the wall is uneven, draw the curvature line
on the first row board and cut it. (Fig. 18)

- Trim the last board before the wall to leave
a sufficient gap between the panel and the
wall to allow for expansion. The minimum
length of the last board is 300 mm.

Begin the next row with the installation of
the cut-off part of the board remaining from
the previous row. It is recommended that lap
joints of approx. 300 mm between the joints
are used. The first board in the row should be
of the same, minimal size. (Fig. 17)

- Connect the next board to the end of the pre-
vious one at approx. 20° and as close to the
side of the previous row board as possible.
- for concrete subfloors < 2% CM,
- for concrete subfloors with floor heating
< 1,8% CM,
- for anhydrite < 0,5% CM,
- (CM = tenuity in humidite measured using carbide
method)
- for wooden subfloors < 10% RH. (Fig. 3)

**Before the three-layer installation is begun, the
subfloor humidity must be checked and doc-
umented:**

- for concrete subfloors < 2% CM,
- for concrete subfloors with floor heating
< 1,8% CM,
- for anhydrite < 0,5% CM,
- (CM = tenuity in humidite measured using carbide
method)
- for wooden subfloors < 10% RH. (Fig. 3)

Joining the floor in the doorway.

Place a piece of the floorboard to the door
frame and cut the door frame to the board
height. Remove a piece of the joint, apply some
glue and install the board. (Fig. 25, 26, 27)

Caution!

In the case of gluing the floor to the subfloor,
apply the glue to the subfloor little by little,
according to the glue manufacturer's guide-
lines. Use appropriate adhesive systems and
tools! Having installed a few rows, weigh down
the floor using heavy elements (e.g. unused
boards). (Fig. 28, 29)

Floor heating

The three-layer floor is used for installing over
floor heating subject to the conditions listed
below.

- the maximum temperature of the floor sur-
face must not exceed 27°C. (Fig. 5)
- the electrical system must feature a gradual
temperature increase system.

- The subfloor construction must provide an
even spread of heat.

- Installation of the three-layer floor over a
subfloor which is only partially fitted with
floor heating is forbidden. (Fig. 6, 7)

- A subfloor with a heating system must be
warmed up and the process must be docu-
mented (protocol of heating is available on
the manufacturer's website). (Fig. 8)

Cleaning and care

Precautionary measures